

## Plaque chauffante radiante à boîtier séparé



Réf. PC500x400

La platine chauffante est principalement conçue pour les applications de réparation de circuits en technologie CMS ou traditionnelle, séchage de colle etc. Très performante pour les reprises de brasure avec alliage sans plomb avec une montée en température très rapide.

La platine chauffante permet la mise en température de CIE en toute sécurité :

- ✓ Elle est équipée d'une ceinture thermique qui évite la transmission de chaleur vers la carrosserie, l'opérateur peut prendre appui en toute sécurité sur les bordures externes lors des manipulations
- ✓ Le carénage de la platine permet par un système de réglage en hauteur de surélever la carte par rapport à la surface de la plaque chauffante
- ✓ La température reste affichée lorsque l'appareil est éteint et connecté au secteur

Caractéristiques techniques						
Référence	Dimensions plaque L x l mm	Dimensions hors tout L x l x H mm	Puissance / Alimentation	Régulation	Temps de montée en température	Température maximum
PC3	150 x 100	320 x 270 x 70	500 W / 230 V - 50/60 Hz	PID 2 afficheurs	0 à 400°C / 30'	400°C
PC2	150 x 200	320 x 270 x 70	1 500 W / 230 V - 50/60 Hz			
PC300x150	150 x 300	420 x 270 x 70	1 500 W / 230 V - 50/60 Hz			
PCM450	150 x 450	570 x 270 x 70	2 200 W / 230 V - 50/60 Hz			
PC300x200	300 x 200	420 x 320 x 70	2 000 W / 230 V - 50/60 Hz			
PC1	300 x 300	420 x 420 x 70	2 700 W / 230 V - 50/60 Hz			
PC300x350	300 x 350	470 x 420 x 70	3 000 W / 230 V - 50/60 Hz			

Ce matériel ne nécessite aucun entretien

Options disponibles : support réglette magnétique pour CIE.